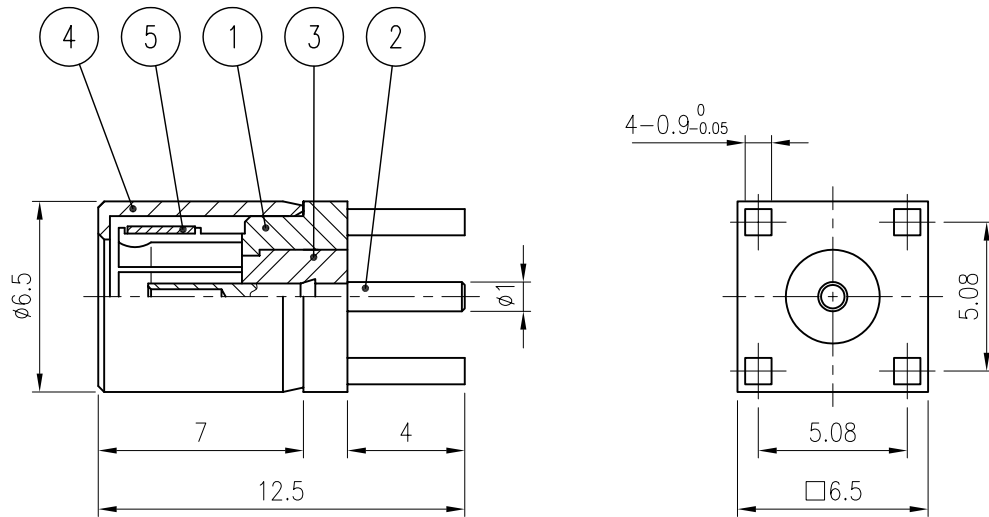


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



5	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00008-N5/1 (R3008)
4	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00027-135/1 (K3013)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00340-N/1 (H3114)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00374-15/1 (E3138)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00511-135/1 (D3138)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2003. 4. 23.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
재질	검도			도명 SMB75-P-4R			
열처리	제도						
보호피막처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00222-7/1	
	적도 5/1	단위 mm	총량	K315-426-077			